

天下雜誌股份有限公司 函

地址：台北市中山區南京東路二段139號2樓

承辦人：葉靜

電子信箱：jessyyeh@cw.com.tw

受文者：台灣區車輛工業同業公會

發文日期：中華民國115年9月10日

發文字號：天誌字第11520260271號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：敬邀貴單位出席「2026台灣創新技術博覽會（TIE）國際論壇暨技術發表會」，共同掌握全球AI發展趨勢與產業應用機會，請查照。

說明：

一、隨著人工智慧（AI）技術快速發展，全球AI競爭已逐步從單一模型能力，延伸至算力基礎建設、產業應用及系統整合，企業如何掌握AI技術發展趨勢並加速應用落地，已成為產業轉型與提升競爭力之重要課題。

二、「2026台灣創新技術博覽會（TIE）國際論壇暨技術發表會」以「Taiwan AI Nexus 2026 | 軟硬整合・打造全球合作樞紐」為主題，將邀集國內外產業及科技領域專家，透過國際專題分享與跨域對談，探討全球AI競爭態勢、企業AI應用，以及臺灣在全球AI產業鏈中的機會與挑戰。

三、本論壇規劃重點議題如下：

（一）全球AI競爭態勢與產業落地策略

（二）From GenAI to Agentic AI：企業AI應用與規模化發展

展

(三) 臺灣在全球AI領域之機會與挑戰

(四) AI技術、產業應用與跨域合作之發展趨勢

四、論壇資訊如下：

(一) 時間：2026年9月18日（星期五）10:00 - 16:15

(二) 地點：台北世貿一館

(三) 活動名稱：2026台灣創新技術博覽會（TIE）國際論壇暨技術發表會

(四) 活動主題：Taiwan AI Nexus 2026 | 軟硬整合・打造全球合作樞紐

五、本活動開放報名，敬邀政府單位、產業代表及關注AI技術、產業應用與國際合作之企業及專業人士踴躍參與，共同掌握全球AI發展趨勢，交流創新技術與產業應用機會。

六、請逕至活動網站完成報名：<https://project.cw.com.tw/2026tie/#index>

如有相關問題，請洽本案聯絡窗口：天下雜誌股份有限公司葉小姐（電話：(02)25078627 轉1279）。

正本：政府及產業單位

副本：天下雜誌股份有限公司

